

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8/300L Super Low Power シリーズ

多倍精度 BCD の減算

要旨

多倍精度 BCD (2 進化 10 進数) の減算を行い、減算結果を被減数の設定されていたデータメモリエリアに格納します。

動作確認デバイス

H8/38024

目次

1. 引数	2
2. 内部レジスタ変化およびフラグ変化.....	2
3. プログラミング仕様	2
4. 注意事項.....	3
5. 説明	3
6. フローチャート	6
7. プログラムリスト.....	8

1. 引数

内容		格納場所	データ長 (バイト)
入力	減算データのバイト数	R0L	1
	被減数の先頭アドレス	R3	2
	減数の先頭アドレス	R4	2
出力	減算結果の先頭アドレス	R3	2
	エラーの有無	Z フラグ (CCR)	—
	桁下がりの有無	C フラグ (CCR)	—

2. 内部レジスタ変化およびフラグ変化

R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
×	×	×		×	×	—	—

I	U	H	U	N	Z	V	C
—	—	×	—	×		×	

【記号説明】

- : 不変
- ×: 不定
- : 結果

3. プログラミング仕様

	プログラムメモリ (バイト)
	44
	データメモリ (バイト)
	0
	スタック (バイト)
	0
	クロックサイクル数
	7680
	リエントラント
	可
	リロケーション
	可
途中割り込み	
可	

4. 注意事項

仕様のクロックサイクル数は、255 バイト-255 バイトの BCD 減算を行った時の値です。

5. 説明

5.1 機能詳細

1. 引数の詳細は以下のとおりです。

R0L: 入力引数として、被減数および減数のバイト数を 2 桁の 16 進数で設定します。

R3: 被減数のデータメモリエリアの先頭アドレスを設定します。

ソフトウェア SUBD2 実行後、減算結果の先頭アドレスが設定されます。

R4: 入力引数として、減数のデータメモリエリアの先頭アドレスを設定します。

Z フラグ (CCR): 出力引数として、データ長の設定エラーを示します。

Z フラグ = 0: データ長の値 (R0L) が "0" でなかったことを示します。

Z フラグ = 1: データ長の値 (R0L) が "0" であり、エラーであることを示します。

C フラグ (CCR): 出力引数として、ソフトウェア SUBD2 の実行後の桁下がり (ポロー) の有無を示します。

C フラグ = 0: 減算結果にポローが生じなかったことを示します。

C フラグ = 1: 減算結果にポローが生じたことを示します。

2. 図 1 にソフトウェア SUBD2 の実行例を示します。

のように入力引数を設定すると、 のように減算結果がデータメモリエリアに設定されます。

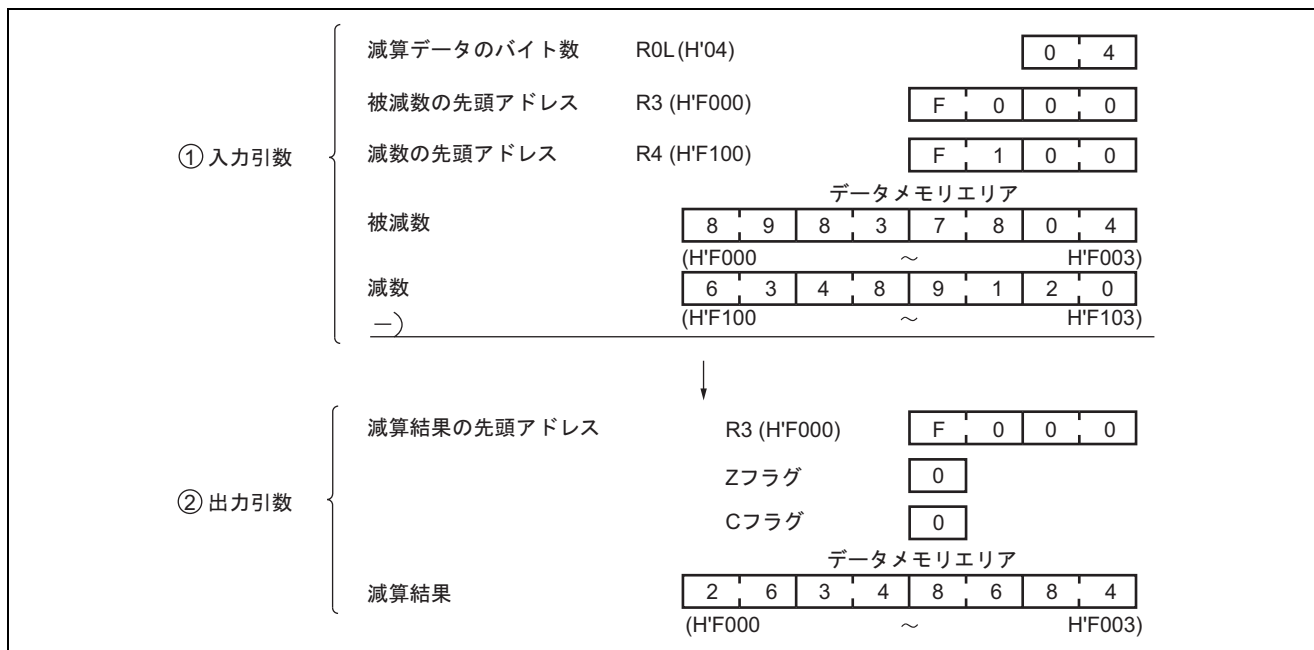


図 2 にボローが生じた場合の減算例を示します。

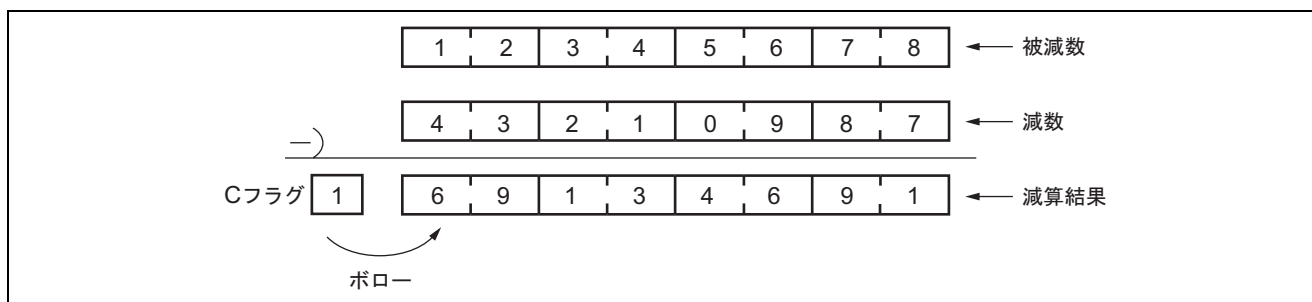


図 2 ボローが生じた場合の減算例

5.2 使用上の注意

- 図 3 のように上位ビットを使用しない場合は、使用しないビットに"0"を設定してください。ソフトウェア SUBD2 では 1 バイト単位で減算を行っているため、"0"を設定していない場合、上位ビットに設定されている不定のデータを含めて減算されるため、正確な減算結果は得られません。

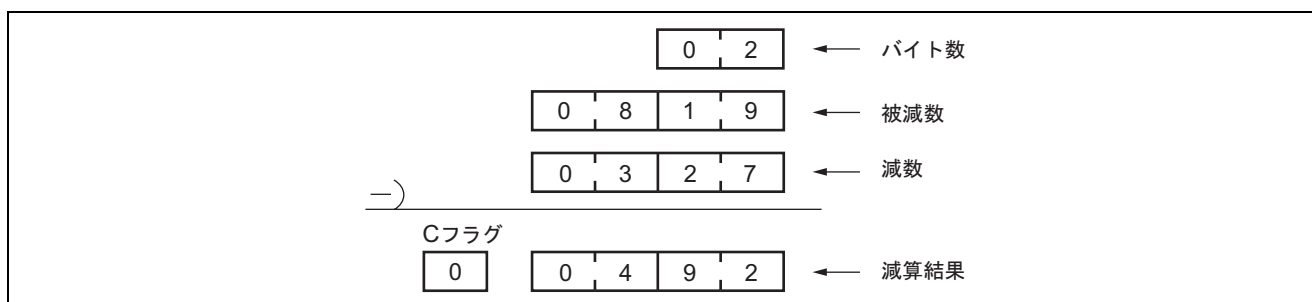


図 3 上位ビットを使用しない場合の減算例

- ソフトウェア SUBD2 実行後、被減数の設定されていたデータメモリアreaには減算結果が設定されるため、被減数は破壊されます。実行後も被減数を必要とする場合は、あらかじめメモリ上に退避してください。

5.3 データメモリの説明

ソフトウェア SUBD2 では、データメモリを使用していません。

5.4 使用例

減算データが 8 バイトの場合の使用例を示します。減算対象データのバイト数，被減数および減数が格納されている先頭アドレスをレジスタに設定し，ソフトウェア SUBD2 をサブルーチンコールします。

WORK1	.RES. B	1	-----	{ ユーザプログラムでバイト数を設定する データメモリエリアを確保します。
WORK2	.RES. B	8	-----	{ ユーザプログラムで8バイト (16桁のBCD) の 被減数を設定するデータメモリエリアを確保します。
WORK3	.RES. B	8	-----	{ ユーザプログラムで8バイト (16桁のBCD) の 減数を設定するデータメモリエリアを確保します。
	⋮			
	MOV. B	@WORK1, R0L	-----	{ ユーザプログラムで設定したバイト数を 入力引数に設定します。
	MOV. W	#WORK2, R3	-----	{ ユーザプログラムで被減数を設定した データメモリエリアの先頭アドレスを 入力引数に設定します。
	MOV. W	#WORK3, R4	-----	{ ユーザプログラムで減数を設定した データメモリエリアの先頭アドレスを 入力引数に設定します。
	JSR	@SUBD2	-----	{ ソフトウェアSUBD2をサブルーチンコールします。
	BCS	OVER	-----	{ 減算の結果，ポローを生じた場合， ポローの場合の処理ルーチンへ分岐します。
	⋮			
OVER	ポローの場合の処理ルーチン			

5.5 動作原理

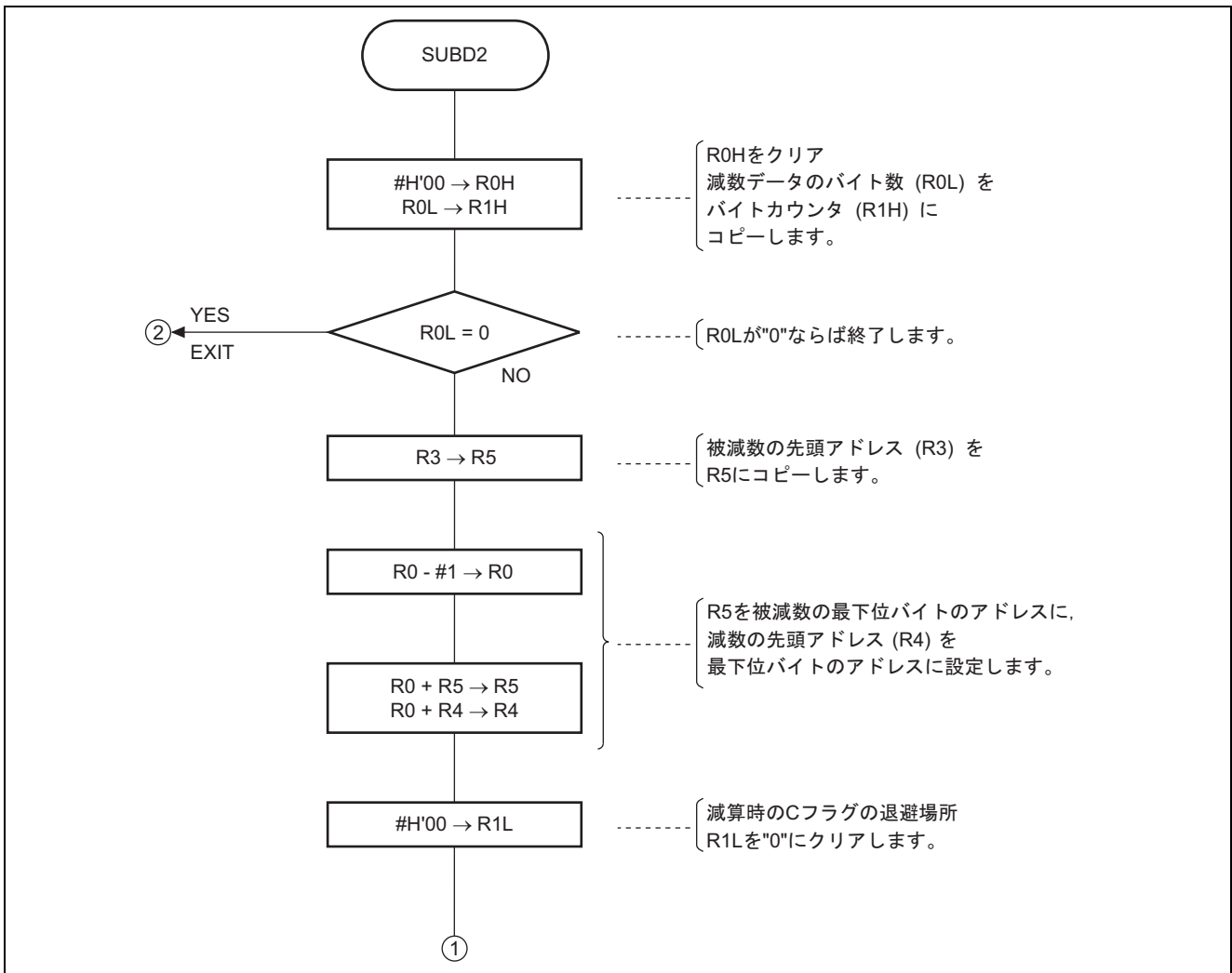
1. 多倍精度 BCD の減算では，被減数，減数のデータが 2 桁ずつ 1 バイトに格納されていますので，1 バイトの減算 (SUBX.B 命令)，10 進補正 (DAA 命令) を繰り返すことで実現できます。
2. 被減数が設定されているデータメモリエリアの最下位バイトのアドレスを R3 に，減数が設定されているデータメモリエリアの最下位バイトのアドレスを R4 に設定します。
3. C フラグ退避用として使う R1L をクリアします。
4. 被減数および減数の最下位バイトから，1 バイト単位でおのおの R2L, R2H にロードし，(式 1) を実行します。

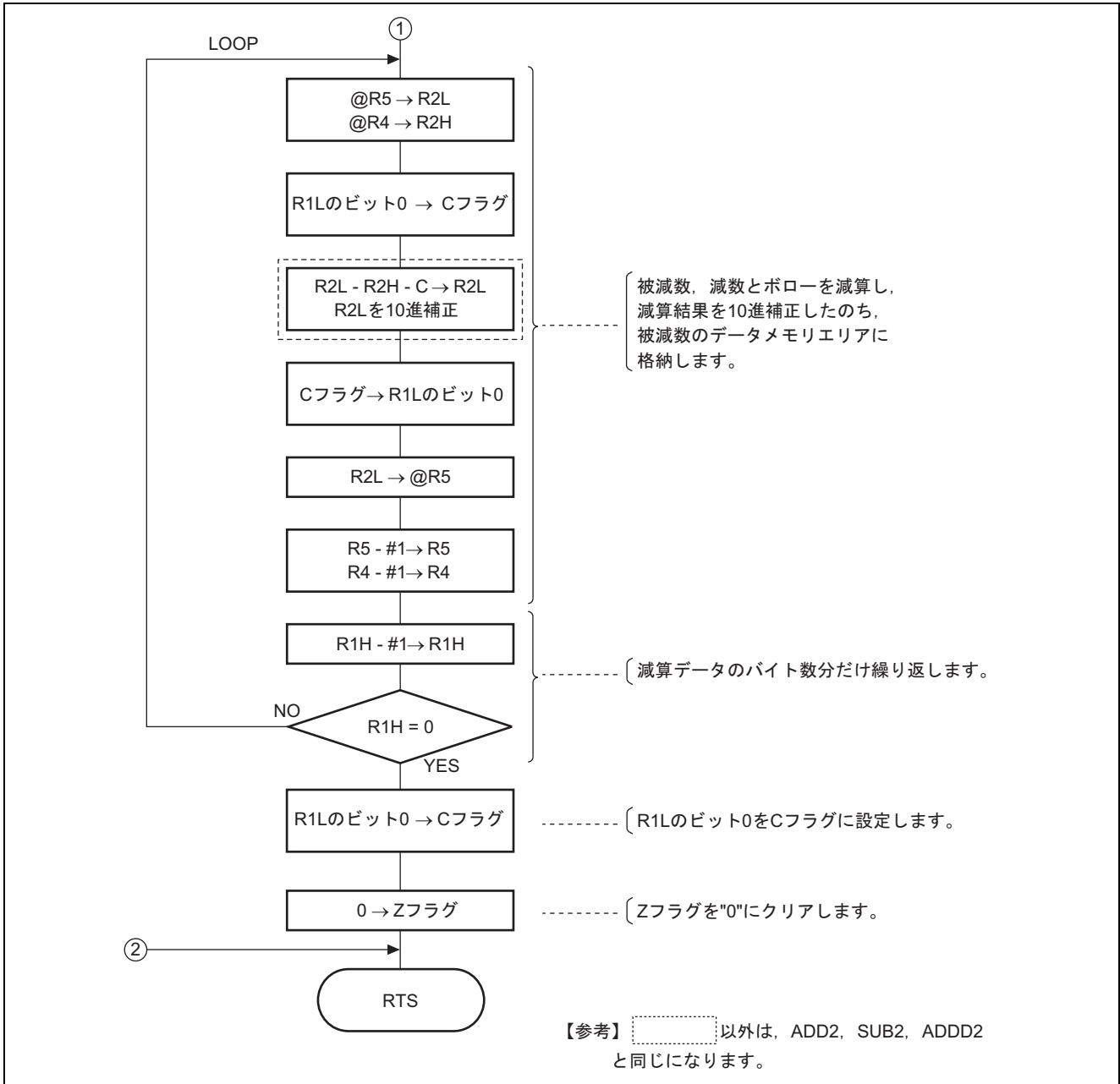
$$\left. \begin{array}{l} R2L (\text{被減数}) - R2H (\text{減数}) - C \rightarrow R2L \\ R2L \text{を} 10 \text{進補正} \rightarrow R2L \\ R2L \rightarrow @R3 \end{array} \right\} \dots \dots \dots (\text{式} 1)$$

ここで C フラグは，下位で行った減算結果により生じるポローを考慮したものです。

5. 4. の減算結果を，被減数のデータメモリエリアに格納します。
6. 4. および 5. が終了するごとに R3, R4, R0L をデクリメントし，R0L が "0" になるまでこの処理を繰り返します。

6. フローチャート





7. プログラムリスト

```

*** H8/300 ASSEMBLER   VER 1.0B **           08/18/92 10:03:31
PROGRAM NAME =
1                                     ;*****
2                                     ;*
3                                     ;*      00 - NAME:      MULTIPLE-PRECISION DECIMAL SUBSTRUCTION
4                                     ;*                                     (SUBD2)
5                                     ;*
6                                     ;*****
7                                     ;*
8                                     ;*      ENTRY:      R0L      (BYTE LENGTH OF DATA)
9                                     ;*                                     R3      (START ADDRESS OF MINUEND)
10                                    ;*                                     R4      (START ADDRESS OF SUBSTRAHEND)
11                                    ;*
12                                    ;*      RETURNS:    R3      (START ADDRESS OF RESULT)
13                                    ;*                                     Z BIT OF CCR (Z=0;TRUE , Z=1;FALSE)
14                                    ;*                                     C BIT OF CCR (C=0;TRUE , C=1;OVERFLOW)
15                                    ;*
16                                    ;*****
17                                    ;
18 SUBD2_co C      0000                .SECTION SUBD2_code, CODE, ALIGN=2
19                                    .EXPORT  SUBD2
20                                    ;
21 SUBD2_co C      00000000 SUBD2     .EQU    $           ;Entry point
22 SUBD2_co C      0000 F000           MOV.B   #H'00,R0H   ;Clear R0H
23 SUBD2_co C      0002 0C81           MOV.B   R0L,R1H    ;Set byte counter
24 SUBD2_co C      0004 4724           BEQ     EXIT       ;Branch if Z=1 then exit
25 SUBD2_co C      0006 0D35           MOV.W   R3,R5
26 SUBD2_co C      0008                MAIN
27 SUBD2_co C      0008 1B00           SUBS.W  #1,R0      ;Decrement byte length
28 SUBD2_co C      000A 0905           ADD.W   R0,R5      ;Set end address of minuend
29 SUBD2_co C      000C 0904           ADD.W   R0,R4      ;Set end address of substrahend
30 SUBD2_co C      000E F900           MOV.B   #H'00,R1L  ;Clear R1L
31 SUBD2_co C      0010                LOOP
32 SUBD2_co C      0010 685A           MOV.B   @R5,R2L    ;Load minuend data
33 SUBD2_co C      0012 6842           MOV.B   @R4,R2H    ;Load substrahend data
34 SUBD2_co C      0014 7709           BLD     #0,R1L     ;Bit load bit 0 of R1L
35 SUBD2_co C      0016 1E2A           SUBX.B  R2H,R2L    ;R2L - R2H - C -> R2L
36 SUBD2_co C      0018 1F0A           DAS     R2L        ;Decimal adjust R2L
37 SUBD2_co C      001A 6709           BST     #0,R1L     ;Bit store bit 0 of R1L
38 SUBD2_co C      001C 68DA           MOV.B   R2L,@R5    ;Store result
39 SUBD2_co C      001E 1B05           SUBS.W  #1,R5      ;Decrement minuend pointer
40 SUBD2_co C      0020 1B04           SUBS.W  #1,R4      ;Decrement substrahend pointer
41 SUBD2_co C      0022 1A01           DEC.B   R1H        ;Decrement byte counter
42 SUBD2_co C      0024 46EA           BNE     LOOP       ;Branch if Z=0
43                                    ;
44 SUBD2_co C      0026 7709           BLD     #0,R1L     ;Bit load bit 0 of R1L
45 SUBD2_co C      0028 06FB           ANDC.B  #H'FB,CCR   ;Clear Z bit
46 SUBD2_co C      002A                EXIT
47 SUBD2_co C      002A 5470           RTS
48                                    ;
49                                    .END
****TOTAL ERRORS      0
****TOTAL WARNINGS    0

```

ホームページとサポート窓口

ルネサステクノロジホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2003.09.19	—	初版発行
2.00	2006.09.15	2	内容変更

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したのですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。